

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

無電解(化学)メッキ方法と工程

[登録編]平成14年(1年間) 97点

全文PDF CD-ROM版(抄録版付) ￥20,000-
 全文紙収録 B5製本版 ￥20,000-
 (CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ￥30,000-)

既刊関連セットのご案内

No,9428(D)	特許登録	無電解(化学)メッキ方法と工程	平.13	111点	￥25,000
No, "(C)	"	"	平.12	133点	￥25,000
No, "(B)	"	"	平.11	116点	￥25,000
No, "(A)	"	"	平.10	113点	￥25,000
No,8376(B)	"	"	平.9	59点	￥27,200
No, "(A)	公告・登録	"	平.8	50点	￥22,800
No,7955	公告特許	"	平.7	64点	￥28,100
No,7905(B)	"	"	平.6	69点	￥30,800
No, "(A)	"	"	平.5	70点	￥30,800
No,7522	"	"	平.4	71点	￥29,700
No,7308	"	"	平.3	106点	￥40,800
No,9060	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.11-12	64点	￥24,200
No,8593	"	"	平.9-10	62点	￥23,700
No,8083	"	"	平.7-8	66点	￥29,500
No,7795	"	"	平.5-6	63点	￥24,700
No,7552	"	"	平.3-4	57点	￥23,000
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-8	68点	￥29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-8	62点	￥26,800
No,8290	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.5-8	62点	￥24,800
No,8273	"	シアンメッキ廃液の処理方法	平.5-8	54点	￥21,600
No,8274	"	抗菌性メッキ加工方法と製品	平.5-8	54点	￥21,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題名
	合計 ¥
担当者名	E-mail
	() Fax ()
住所 〒	

無電解(化学)メッキ方法と工程

No.9628

[登録編] 平成14年(1年間) 97点

CD-ROM版 ¥20,000

B5製本版 ¥20,000

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥30,000)

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 電子部品用めっき部材 | 新光電気工業株式会社 | 31 薄目付けで耐食性に優れた表面処理鋼板およびその製造方法 | 日本鋼管株式会社 |
| 2 無電解銅めっき浴 | 株式会社村田製作所 | 32 プレス成形性および接着性に優れた亜鉛系メッキ鋼板 | 日本鋼管株式会社 |
| 3 ICパッケージ | 住友金属工業株式会社 | 33 無電解メッキされた金属層の付着力の改善法 | バイエル アクチェンゲゼルシャフト |
| 4 化学めっき装置 | 日本テクノ株式会社 | 34 金ミラー及びその製造方法 | エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション |
| 5 チタン材料のめっき方法 | 株式会社豊田中央研究所 | 35 電気めっき方法及び組成物 | シブレイ・カンパニー・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー |
| 6 ジシクロペンタジエン - RIM製品の装飾被膜 | 株式会社タカギセイコー | 36 無電解メッキ液のリサイクル使用方法 | 太陽化学工業株式会社 |
| 7 エッチング剤 | 大塚化学株式会社 | 37 無電解メッキ液のリサイクル使用方法 | 太陽化学工業株式会社 |
| 8 無電解金めっき液及びその建浴方法 | 株式会社日立製作所 | 38 金めっき液及び金めっき方法 | 株式会社日立製作所 |
| 9 無電解めっき用樹脂組成物および無電解めっき方法 | 三恵技研工業株式会社 | 39 無電解めっき用接着剤、無電解めっき用接着剤層およびプリント配線板 | イビデン株式会社 |
| 10 無電解部分めっき方法 | 奥野製薬工業株式会社 | 40 無電解銅めっき液 | 日立化成工業株式会社 |
| 11 金属被覆粒子およびその製造方法 | 綜研化学株式会社 | 41 2層金属めっきダイヤモンド微粒子およびその製造方法 | 日新製鋼株式会社 |
| 12 絶縁体上にメッキする方法 | シブレイ・ファースト株式会社 | 42 2層金属めっき立方晶系BN微粒子およびその製造方法 | 日新製鋼株式会社 |
| 13 チップワーク移替え装置におけるワーク散逸防止機構 | 清川メッキ工業株式会社 | 43 多層プリント配線板 | イビデン株式会社 |
| 14 カラーニッケル複合めっき被膜を有するゴルフクラブ | マルマンゴルフ株式会社 | 44 半導体装置の電極形成方法 | 松下電器産業株式会社 |
| 15 ハーメチックパッケージ封入のための光ファイバの無電解メタライゼーション | エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション | 45 無電解めっき用接着剤シートとこの接着剤シートを用いたプリント配線板の製造方法およびプリント配線板 | イビデン株式会社 |
| 16 無電解ニッケルめっき補充液及びめっき液の調製方法 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 46 無電解めっき用接着剤および多層プリント配線板 | イビデン株式会社 |
| 17 めっき方法及びこのめっき方法により得られる筒状コイル | 株式会社デンソー | 47 無電解金めっき液 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 |
| 18 無電解めっき用接着剤およびプリント配線板 | イビデン株式会社 | 48 半導体装置の突起電極形成方法 | 松下電器産業株式会社 |
| 19 透明導電性薄膜形成用塗布液、およびこれを用いた透明導電性薄膜の製法、および表面導電性物品 | 住友大阪セメント株式会社 | 49 チタン合金製ばね及びその製造方法 | 日本発条株式会社 |
| 20 アルミへの亜鉛置換ニッケルメッキ方法 | アルプス電気株式会社 | 50 親水性基材及びその製造方法 | 松下電器産業株式会社 |
| 21 内面被覆銅又は銅合金管及びその製造方法 | 株式会社神戸製鋼所 | 51 無電解めっき用接着剤および多層プリント配線板 | イビデン株式会社 |
| 22 ガラスセラミックス基板の電極及びその形成方法 | 住友金属工業株式会社 | 52 化学めっき液の有価成分回収装置および有価成分回収方法 | 株式会社日立製作所 |
| 23 マグネシウム合金への無電解めっき方法 | メルテックス株式会社 | 53 建設機械の軸受装置 | 日立建機株式会社 |
| 24 ゴム成形用金型 | 昭和電工株式会社 | 54 潤滑性に優れた亜鉛系めっき鋼板及びその製法 | 株式会社神戸製鋼所 |
| 25 熱可塑性ポリエステル系樹脂発泡体の製造方法 | 積水化成工業株式会社 | 55 置換すずめっき用錯化剤 | マクジーン - ロー・コインコーポレイテッド |
| 26 半導体装置の突起電極形成方法 | 松下電器産業株式会社 | 56 置換めっき浴の寿命を延長させる方法 | マクジーン - ロー・コインコーポレイテッド |
| 27 樹脂基材への高密着性めっき方法およびこれに用いる銅めっき液 | 本間 英夫 | 57 無電解めっき用ホルダおよび無電解めっき方法 | 株式会社村田製作所 |
| 28 金属めっき前処理剤、およびそれを用いる金属めっき方法 | 株式会社ジャパンエナジー | 58 自己樹脂析出性組成物液から金属イオンおよび混入物の間欠的除去装置および方法 | 日本パーカラライジング株式会社 |
| 29 内面SnまたはSn合金めっき管のめっき方法 | 日立電線株式会社 | 59 会合分子の磁気処理のための電磁処理装置 | 有限会社東伸計測 |
| 30 耐食性に優れた表面処理鋼板およびその製造方法 | 日本鋼管株式会社 | 60 ガラス基板上に金属パターンを無電解法で設ける方法 | コーニクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌヴィ |

以下37点省略